

Re-Balling Reflow-Ofen 1600W, 50-300°C, sensorgeregelt - Quick 3000

Artikel-Nr. QCK-QU3000

Hersteller Quick

Infrarot-Reflow-Ofen für BGA-Reballing mit 1600W Heizleistung und geschlossenem Regelkreis für präzise, stabile Temperaturen. Bis zu 10 frei wählbare Temperaturprofile und Beobachtungsfenster für den Schmelzvorgang.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	8514300000



BESCHREIBUNG

Der Quick 3000 ist ein sensorgeregelter Infrarot-Reflow-Ofen für BGA-Reballing-Prozesse. Mit 1600W Gesamtleistung und einem geschlossenen Temperaturregelkreis erreicht er präzise, stabile Temperaturen mit geringen Schwankungen.

VORTEILE

- Gleichmäßiges, ganzheitliches Aufheizen minimiert Temperaturunterschiede der Bauteile
- Bis zu 10 frei wählbare Temperaturprofile speicherbar
- Beobachtungsfenster zur Echtzeit-Kontrolle des Schmelzens der BGA-Lötkugeln
- Prozessabbruchalarm und automatischer Kühlprozess nach Profilende
- 2 externe Thermoelemente Typ K für Temperaturkontrolle bzw. Regelung anschließbar

ANWENDUNGEN

- BGA-Reballing und Reflow-Prozesse in Reparatur und Kleinserie

Konformität: CE, RoHS. Herkunft: China.